(Translation)

Citation 3: JP2-289311A

Title: Manufacture of Stamper and Board for Information Recording Medium for which Stamper is Used

Applicant: Hoya Corp., Japan

A disc substrate 1 and a stamper 3 which are stacked with each other are loaded into a process apparatus 4, and a pressure in a space between the disk substrate 1 and the stamper 3 is reduced to 1 Torr, so that bubbles remaining the an ultraviolet curing resin 2 are removed. Under a state in which the pressure in the space between the disk substrate 1 and the stamper 3 is reduced, the space is pressurized at a pressure of 0.5 kg/cm³ from the sides of the disk substrate 1 and the stamper 3, whereby a uniform ultraviolet curing resin film 2a free of bubbles is formed between the disk substrate 1 and the stamper 3 (see, Fig. 1(c)).

The pressure-reducing operation and the pressurizing operation performed in the process apparatus 4 are described in detail. An inner chamber 5 in the process apparatus 4 has a space part A which is pressure-reduced and a space part B which is pressurized, which are separated from each other by an O-ring 6 fixed on an inner wall of the inner chamber 5. A pressure reduction in the space between the disk substrate and the stamper 3 is achieved by operating a vacuum pump connected to the space part A. A pressurization from the sides of the disk substrate 1 and the stamper 3 is achieved by introducing a pressurizing gas such as an N_2 gas into the space part B.

Then, under a state in which the disk substrate 1 and the stamper 3 are tightly pressed to each other, ultraviolet beams 8 (using an ultraviolet lamp, output 300 W) outside the process apparatus 4 are transmitted through a glass upper plate 7 and a glass upper portion of the inner chamber 5 so as to be irradiated on the disk substrate 1 for 30 seconds. Thus, the ultraviolet curing resin film 2a is cured to thereby form a guide groove 9 (see, Fig. 1(c)). In this curing process, the portions of the ultraviolet curing resin film 2a corresponding to light-shielding patters 3c and 3d are not exposed and thus remain uncured. Due to the curing process, the cured portion of the ultraviolet curing resin film 2a and the disk substrate 1 are securely bonded. Since an outer peripheral surface of the disk substrate 1 is covered by a protruding part of the light-shielding pattern 3c, it can be effectively prevented that the resin is cured on the outer peripheral surface to adhere thereon.

⑩日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-289311

❸公開 平成2年(1990)11月29日

@Int. CI. 5 B 29 C

識別記号

庁内整理番号

B 29 D 17/00 G 11 B # B 29 L

7425-4F 7148-4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

公発明の名称

スタンパーおよびこのスタンパーを用いる情報記録媒体用基板の製、

造方法

(2)特 類 平1-168873

29出 頭 平1(1989)6月30日

優先権主張

❷平1(1989)1月25日❸日本(JP)動特顯 平1-15653

明 者 四発

明 典

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

72 発明 署 河合 久 雄

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

勿出 顋 人 ホーヤ株式会社

栗川

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

四代 理 人

弁理士 中村 静男

1.発明の名称

スタンパーおよびこのスタンパーを用いる 情報記録媒体用基板の製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) 情報記録媒体用基板の案内溝に対応する形状 を有するスタンピング面をその一主表面側に形 成した透光性基板と、前記情報記録媒体用基板 の周緑部に対応する領域に形成された遮光パタ ーンとを有することを特徴とするスタンパー。
- (2) 請求項(L) に記載の、遮光パターンを有する スタンパーのスタンピング面と、案内満付き情 報記録媒体用基板を製造するための平板状基板 の一主表面との間に硬化型樹脂を配置し、次い で前記スタンパーと前記平板状基板の少なくと も一方の側から加圧し、その後、前記遮光バタ ーンをマスクとし前記硬化型樹脂を選択的に硬 化させ、次いで前記スタンパーのスタンピング 面の形状が転写された硬化済み樹脂膜が固着さ れた前記平板状基板をスタンパーから剥離する

前、あるいは剥離した後、前記硬化型樹脂の未 硬化部分を除去することを特徴とする情報記録 媒体用基板の製造方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、スタンパーおよびこのスタンパーを 用いる情報記録媒体用基板の製造方法に関する。 [従来の技術]

(1) 従来のスタンパー

従来、案内溝付き情報記録媒体用基板を製造 する際に用いられるスタンパーとして、ニッケ ルスタンパーが主として用いられていた。この ニッケルスタンパーは、以下のように製造され ていた。

すなわち、ガラス板上にフォトレジストを塗 布して、レジスト膜を形成した後、通常のフォ トリソグラフィー法により所定形状のレジスト パターンを形成する。

次に蒸着法等の手段によって、ガラス板上に、 レジストパターンを貰うようにニッケル薄膜を

形成した後、このニッケル薄膜を導電膜として、 通常の電気メッキ法によって、ニッケルメッキ 膜を形成する。

最後にレジストパターン付きガラス板を剥離することにより、レジストパターンを反転したパターンを育するニッケルスタンパーを得る。

(2) 従来の情報記錄媒体用基板の製造方法

上記の如くして得られたニッケルスタンパー を用いる情報記録媒体用基板の製造は、いわゆる2P法と呼ばれる、以下のような方法で行な われていた。

すなわち、先ず前記スタンパーと、情報記録 媒体用基板を製造するためのディスク基板との 間に紫外線硬化型樹脂を注入した後、空圧又は 油圧機器等による押圧により、樹脂をスタンパー とディスク基板との間に伸展し、スタンパー の凹凸形状面(スタンピング面)に樹脂を充填 させる。

次にディスク基板の上から紫外線を照射して 樹脂を硬化させることにより、案内満を形成す るとともに、この案内溝の形成された硬化樹脂 をディスク基板上に固着させた後、ディスク基 板をスタンパーから剥離して、目的とする情報 記録媒体用基板を得る。

[発明が解決しようとする課題]

(1) 従来のスタンパーの問題点

前述の従来のニッケルスタンパーは、以下の ような問題点があった。

すなわち、ニッケルスタンパーは、紫外線を透過しないため、2P法において紫外線硬化型 樹脂を硬化させる場合、ディスク基板側から紫 外線を照射せざるを得ず、その結果ディスク基 板が、ガラスやプラスチック等の紫外線を透過 する基板の場合にのみ2P法の採用が可能であ り、紫外線を透過しない基板や紫外線を透過し にくい基板の場合、2P法を採用することがで きない。

またニッケルスタンパーを用いて2P法により情報記録媒体用基板を製造すると、集外線硬化型樹脂の硬化後にディスク基板の層疑部にバ

リが発生し、種々の問題を引き起す。この点は、 次の(2) 従来の情報記録媒体用基板の製造方法 の問題点において詳細に説明する。

(2) 従来の情報記録媒体用基板の製造方法の 問題点

前述の紫外線非透過性ニッケルスタンパーを 用いる従来の情報記録媒体用基板の製造方法は、 ディスク基板側から紫外線を照射しなければな らないという問題点の他に、ディスク基板の周 緑部にパリが発生するという致の間題点が あった。すなわち、2 P法に使用される紫外線 硬化型樹脂は硬化前に流動性を有するため。 環化型樹脂がはみ出してしまい、このはみ出し 部分が紫外線照射により硬化すると、尖取状の 端部を有するバリが生じる。そしてこのような パリが生じると、差板がスタンパーに強固に 類性 着されるため基板をスタンパーから別離 することが困難となり、 剝離に強い力を必要と する。また基板をスタンパーから別離する際に、 尖頭状の蜷部を有するパリは欠けてしまい、欠けたパリはゴミとして剥離帯電で静電気が発生している基板表面に付着してしまうことが多かった。また、パリを除去する際にも除去されたパリがゴミとなり基板表面に付着してしまう場合があった。このようにしてゴミが付着された案内満上に記録層を積層すると、ゴミの部分は段差があるため積層した膜によって完全にカバーできずにピンホールとなってしまう。そしてこのピンホールから水分や酸素が侵入して記録をが変食し、記録特性が劣化する。

本発明は、このような問題点を除去するためになされたものであり、その第1の目的は、従来のニッケルスタンパーの欠点を解消し、(1) スタンパー側から紫外線や電子線等を照射することができ、その結果紫外線や電子線等を透過しない又は透過しにくい基板を用いた場合にも2P法による情報記録媒体用基板の製造が可能である、(11) 2P法による情報記録媒体用基板の製造に用いたときにバリの発生を防止することができる等の利点

を育するスタンパーを提供することにあり、その第2の目的は、ニッケルスタンパーを用いる、従来の情報記録媒体用基板の製造方法の欠点を解消し、(イ)紫外線や電子線等を透過しない又は透視しにくい基板を用いた場合にも2P法による情報記録媒体用基板の製造が可能である、(ロ)基板の周録部におけるパリの発生を防止することができ、その結果基板をスタンパーから容易に剥離することができ、また欠けたパリの基板表面への付着による論問題を解消することができる等の利点を有する情報記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は上述の目的を達成するためになされたものであり、本発明のスタンパーは、情報記録媒体用基板の案内溝に対応する形状を有するスタンピング面をその一主表面側に形成した透光性基板と、前記情報記録媒体用基板の周縁部に対応する領域に形成された遮光パターンとを有することを特徴とする。

直径140㎜の円盤状の石英ガラス板の一主 表面に、ポジ型フォトレジスト(ヘキスト社製 A2-1350)をスピンコート法により塗布 して膜厚3000点のレジスト膜を形成し、次 にレーザーカッティング法(レーザー光による 露光法) により前記レジスト膜を選択的に露光 した。次いで、露光済のレジスト膜を所定の現 像液(A2専用ディベロッパ)により現像して、 前記石英ガラス板の一主表面上にレジストパタ ーンを形成し、その後、反応ガスとしてCF』 を用い、かつ、RF電力を100W、反応室内 の圧力を 0.1Paとしたリアクティブイオン エッチング法により、前記レジストパターンを マスクとし石英ガラス板を7分間エッチングし て、該石英ガラス板の表面に凹凸パターンを形 成した。次いで、レジストパターンをレジスト 剥離液 (熱濃硫酸) により剥離した後、洗浄し て、表面に案内溝に対応する凹凸パターンを形 成した石英ガラス基板を得た。この凹凸パター ンは、第1図(b) および第2図に示すように、

また本発明の情報記録媒体用基板の製造方法は、 上記の遮光パターンを有するスタンパーのスタン ピング面と、案内機付き情報記錄媒体用基板を製 逸するための平板状基板の一主表面との間に硬化 型樹脂を配置し、次いで前記スタンパーと前記平 板状基板の少なくとも一方の側から加圧し、その 後、前記遮光パターンをマスクとし前記をの他で 施を選択的に硬化させ、次いで前記スタンパーの スタンピング面の形状が転写された硬化済み樹脂 膜が固着された前記平板状基板を前記スタンパー から剥離する前、あるいは剝離した後、硬化型樹 脂の未硬化部分を除去することを特徴とする。 〔実施例〕

以下、本発明の実施例を説明する。

(1) スタンパーの作製

第1図(b) および第2図に示すように、凸部3 a と凹部3 b とを有し、さらに外周縁部および内園縁部に遮光パターン3 c および遮光パターン3 dをそれぞれ有するスタンパーを以下の方法で作製した。

凸部3gと凹部3bとからなる。その後、凹凸 パターンを形成した石英ガラス板の表面に、ス パッタリング法によりCr膜を膜厚500Aに 成膜し、次に前記したと同様にしてCェ膜上に 膜厚3000Aのレジスト膜を形成した後、所 定の適光パターンを備えたフォトマスクを通し て前記レジスト膜を選択的に露光した。なお、 この露光工程では、最終的に得られるスタンパ ー3の遮光パターン3c及び3dに対応する部 分のレジスト膜は露光されない。続いて、露光 済のレジスト膜を現像してレジストパターンを 形成した後、レジストパターンをマスクとし、 所定のエッチング波(硝酸第2セリウムアンモ ニウムと適塩素酸との混合水溶液)を用いてエ ッチングしてCェパターンからなる遮光パター ン3c及び3dを形成し、その後、レジストパ ターンを剥離して、第1図(b) および第2図に 示すように、凸部3a、凹部3b、遮光パター ン3cおよび遮光パターン3dを有するスタン パー3を得た。得られたスタンパー3において、

凸部3aの幅は0.6~0.8μm、凹部3bの幅は0.8~1.0μm、凹部3bの深さは約750Å、遮光パターン3cの幅は7mm、遮光パターン3dの直径は25mmであった。なお、遮光パターン3cおよび3dは、後述する情報記録媒体用基板の製造においてディスク基板の案内溝が形成されない外周緑部および内周緑部をマスクするものであるので、これらが存在しても案内溝の形成に支障はない。

(2) 情報記録媒体用基板の製造

ソーダライムガラスからなり、中心部に孔径 15mmの貫通孔1aを有する、外径130mmの ディスク基板1上に、紫外線硬化型樹脂2(大 日本インキ繰製ダイキュアクリアSTM-40 1, 粘度320センチポイズ)をディスペンサ ーによりディスク基板1のほぼ半径の中央部に 円環状に塗布した(第1図(a)参照)。

次に、ディスク基板1上の紫外線硬化型樹脂 2とスタンパー3の凹凸形状面 (スタンピング 面) が向い合うようにディスク基板1とスタン

の加圧用ガスを前記空間部分Bに導入することにより達成される。

次に、ディスク基板1とスタンパー3とが圧 着された状態で、処理装置4の外部の柴外線8 (紫外線ランプ使用、出力300W) をガラス 製の上板で、さらに内室5のガラス製の上面部 を透過させてディスク基板1上に30秒間照射 して紫外線硬化型樹脂膜2aを硬化させて案内 溝9を形成した (第1図(c) 参照) 。なお、こ の硬化処理において、遮光パターン3c, 3d に対応する紫外線硬化型樹脂贈2aの部分は、 露光されず、未硬化のままであった。またこの 硬化処理により、紫外線硬化型樹脂膜2aの硬 化済み部分とディスク基板1とが固着された。 また、ディスク基板1の外萬面をひさし状に張 り出した遮光パターン3cの部分で覆っている ので、その外周面に樹脂が硬化して付着するこ とを効果的に防止できた。

次に、処理装置4から、液層されたディスク 基板1とスタンパー3とを取り出した後、前者 パー3とを積層した (第1図(b) 参照)。

次に、積層されたディスク基板 1 とスタンパ - 3とを処理装置4内に入れた後、ディスク基 板1とスタンパー3との間を1Torrの減圧にす ることにより紫外線硬化型樹脂2中に残留する 気泡を除去し、かつディスク基板 1 とスタンパ 「一3との間を減圧にした状態で、ディスク基板」 1とスタンパー3の両側からそれぞれ圧力0. 5kg/cdで加圧し、ディスク基板1とスタンパ - 3との間に、気泡がなく均一な紫外線硬化型 樹脂膜2 a を形成させた (第1図(c) 巻照)。 この処理装置4内の減圧及び加圧操作を更に説 明すると、処理装置4中の内室5は、内室5の 内壁に固着されている0リング6によって、減 圧される空間部分Aと加圧される空間部分Bと が互いに隔離されており、ディスク基板1とス タンパー3との間の減圧化は、前記空間部分A に連絡して設けられた真空ポンプを作動するこ とにより達成される。またディスク基板1とス タンパー3の両側からの加圧化は、N。ガス等

を後者から剥離した。この剥離は極めて容易に行なうことができた。その後、遮光パターン3 c, 3 dの存在によって未硬化の紫外線硬化型樹脂膜2 a の部分をイソプロピルアルコール中での超音波洗浄により溶解除去することにより、案内溝9の形成された硬化済み樹脂膜2 b 付きディスク基板1を得た(第1図(d)参照)。この樹脂の未硬化部分の除去は、この樹脂を溶解するイソプロピルアルコールを使用することにより極めて円滑に実施することができた。

本実施例においては、ディスク基板1の外周 機部および内周縁部と対向する領域にそれぞれ 遮光パターン3cおよび遮光パターン3dを有 するスタンパー3を使用したので、ディスク基 板1の外周線部および内周縁部に存在する紫外 線硬化型樹脂の硬化が防止される。従って得ら れた案内溝9付きディスク基板1にバリは生じ ず、バリ発生に伴なって生じる欠損バリの案内 溝表面への付着などの諸問題を解消することが できた。 得られた案内牌9付きディスク基板1は、スタンパー3の凹凸パターンに忠実に対応する凹凸パターンを有するので、その上に記録層等を設けることにより得られた光磁気ディスクは記録特性等にすぐれたものであった。

以上、実施例により本発明を説明してきたが、 本発明は以下の変形例を含むものである。

(A) スタンパーの変形例

- (1) 実施例では、スタンパーとして、ディスク基板の外周録部および内周録部に対応する領域に遮光パターンを有するスタンパーを用いたが、パリの発生は外周録部において顕著であるので、外周録部に対応する領域にのみ遮光パターンを設けたスタンパーでも本発明の目的を達成し得る。また、第1図(b) に示すように、ディスク基板の外周録部から張り出して遮光パターンを設ける以外に、その外周録部の上方に対応した領域のみに、遮光パターンを設けても良い。
- (2) 実施例では、スタンパーの材質として、石英 ガラスを採用したが、透光性を有し、基板の周

膜を選択的に露光し現像してレジストパターン を形成し、続いて、レジストパターンをマスク として遮光性膜をエッチングした後、レジスト パターンを剝離して、ガラス基板の―主表面上 に遮光性膜からなる凸部3aと、遮光性膜から なる遮光パターン3c及び3dとを形成して得 られるものを用いることもできる。なお、この 場合凸部3aも遮光性膜からなるが、前述の如 く凸部3 a の幅は例えば0. 6~0. 8 μmの 如く狭いので、凹部3bから入射した紫外線が 廻り込み凸部3 a に対応する部分の樹脂を硬化 するので、凸部3εが遮光性膜であっても差し 支えない。一方、遮光パターン3c,3dは幅 が7世紀、25世紀と広いので、紫外線の廻り込み の影響を無視することができ、適光パターン3 c, 3dに対応する部分の樹脂は硬化しない。

(5) 実施例では、スタンパーとして第2図に示す ようにディスク状のものを用いたが、角形のも のを用いても良い。またディスク基板の中心部 の貫通孔に対応して、スタンパーの中心部に貫 録部に対応する領域に遮光パターンを形成し得るものであれば、ソーダライムガラス、アルミノシリケートガラス、アルミノボロシリケートガラス、ボロシリケートガラス等のガラスや、セラミックスあるいはプラスチック等のガラス以外の材質も採用し得る。

- (3) また遮光パターンの材質としては、遮光性を有するものであれば実施例で用いたCr以外のもの、例えばTi, Ta, MoSi, Ni, Crz Os, Fez Os 等の無機物や、顔料等を添加して遮光性を持たせた樹脂も採用し得る。また遮光パターンの膜厚は、遮光性を発現し得る厚さで良く、実施例における500人に限定されない。また遮光パターンの高さ(膜厚)はスタンパーの凸部の高さよりも低くても高くても良く、また両者が同じであっても良い。
- (4) スタンパーとしては、実施例で製作され、使用されたスタンパー以外に、ガラス基板の一主表面上にCr膜等の遮光性膜を形成した後、遮光性膜上にレジスト膜を形成し、次にレジスト

通孔を形成したものであってもよく、この場合にはスタンパーの貫通孔の周線部に遮光パターンを形成する。なお、中心部に貫適孔を育するスタンパーは、ディスク基板からの剥離しやすさを増す点で好ましい。また遮光パターンの寸法も実施例に記載のものに限定されるものではない。またディスク基板の表面に形成する案内は、凹凸形状に限られず、ピットや小穴、あるいは断続して連なる溝であってもよい。

(6) スタンパーとしては、第3図に示すように、 凹凸形状を有する主表面と対向するもう一方の 主表面上に、遮光パターン3c及び3dを形成 したスタンパー3でも良く、また第4図に示す ように、ガラスやセラミックあるいはプラスチック等の透光性基板31の一主表面にSiOg 膜を形成し、その後このSiOg膜を選択的に エッチングして凹凸形状面を有するSiOg膜 32を形成し、次いで遮光パターン3c及び3 dを形成して得られるスタンパー3でもよい。 なお、透光性基板31の一主表面上への SIOz 膜の形成方法としては、SIOz ターゲットを用いるスパッタリング法、ケイ素のアルコキシドを含有する溶液を塗布した後、加熱する工程を有するゾルーゲル法等を採用し得る。またSIOz 膜に代えてAZz Os 膜等でもよい。

またスタンパーとしては、第5図に示すように、透光性基板31の、ディスク基板の廣線部に対応する領域にスクリーン印刷法等により黒色類料等の遮光性類料を含む紫外線硬化型樹脂を塗布し、次いで紫外線硬化して遮光パターン3c及び3dを覆うようにSiOz膜を形成し、その後このSiOz膜を選択的にエッチングして凹凸形状面を育するSiOz膜32を形成して得られるスタンパー3でも良い。

さらにスタンパーとしては、第6図に示すように、透光性基板31の、ディスク基板の周録 部に対応する領域にスクリーン印刷法等により 比較的に旗厚の大きい遮光性顔料含有紫外線運

リケートガラス、ポロシリケートガラス、石英 ガラス等のガラス基板や、エポキシ樹脂、ポリ カーボネート等のプラスチック基板や、セラミ ックを用いても良い。

しかし本発明の方法は、特に基板がガラスのような硬脆材料からなるときに有効である。なぜならば、プラスチック基板のときは、案内溝の形成後、基板の周線部を打ち抜き加工具により打ち抜き、これによりバリも除去できるが、ガラスの場合にはこのような加工ができないからである。

なお、実施例では透明ガラスからなる基板を 用いたが、本発明の方法はスタンパー側から露 光するものであるから、基板は不透明のもの (例えばアルミニウム)であっても良い。

(4) 実施例では、基板とスタンパーとを被屬した 後の加圧を基板とスタンパーの両例から行なっ たが、基板又はスタンパーの一方を固定すれば、 片側のみの加圧でも良い。加圧手段は加圧用ガ スを用いる方法以外に油圧機器を用いる等の任 化型樹脂層を形成し、次いで紫外線硬化して比較的に膜厚の大きい窓光パターン3c及び3dを形成した後、遮光パターン3cと3dとの間酸に、遮光パターン3c及び3dよりも膜厚の小さいSiOz膜を形成し、その後このSiOz膜を選択的にエッチングして凹凸形状面を有するSiOz膜32を形成して得られるスタンパー3でも良い。

- (B) 情報記録媒体用基板の製造方法の変形例
- (1) 実施例では、紫外線硬化型樹脂を用いたが、 電子線硬化型樹脂等を用いることもできる。
- (2) 実施例では、樹脂をディスク基板上に塗布したが、スタンパー上に塗布しても良い。また基板上およびスタンパー上に塗布しても良い。塗布方法として、実施例で用いたディスペンサーを用いる方法以外に、樹脂の性状等に応じてスピンコート法やロールコート法等を用いることができる。
- (3) 実施例では、ディスク基板としてソーダライ ムガラス製のものを用いたが、アルミノボロシ

意の方法を採用することができる。

(5) 未硬化樹脂を除去するときに用いる溶液としては、実施例で用いたイソプロピルアルコール 以外にエチルアルコール等のアルコールや、未 硬化樹脂を溶解しうるその他の溶液を適宜使用 しうる。

また実施例では、基板をスタンパーから剥離した後に未硬化樹脂を除去したが、剥離前に未硬化樹脂を除去しても良い。剥離前の未硬化樹脂の除去は、例えば、未硬化樹脂を溶解しうる溶液中に基板とスタンパーとを浸漬することにより行なわれる。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明によれば、従来の ニッケルスタンパーと異なり、紫外線や電子線等 を透過し得るスタンパーを用いることにより、ス タンパー側からの紫外線や電子線等の照射が可能 となり、紫外線や電子線等を透過しない又は透過 しにくい基板を用いた場合にも情報記録媒体用基 板の製造が可能となった。また本発明によれば、

特開平2-289311 (7)

対応する領域に遮光パターンを備 ラス製上板、8…紫外線、9…案内溝、A…線圧を用いることにより、情報記録媒 される空間部分、B…加圧される空間部分。

出願人 ホーヤ株式会社代理人 弁理士 中村 静男

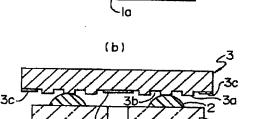
基板の周級部に対応する領域に遮光パターンを備えたスタンパーを用いることにより、情報記録媒体用基板の製造に際して、基板の周録部に存在する硬化型樹脂は硬化しないので、バリの発生が防止され、バリの発生に伴なう諸問題、例えばスタンパーからの基板の剥離の困難さや、欠けたバリの基板表面への付着等の問題を解消することができた。

4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例を示す工程図、第2 図は本発明の実施例において用いられたスタンパーの平面図、第3図、第4図、第5図および第6 図は、本発明の他の好ましいスタンパーの断面図 である。

1…ディスク基板、1 a…賞通孔、2…紫外線硬化型樹脂、2 a…紫外線硬化型樹脂膜、2 b…硬化済み樹脂膜、3…スタンパー、3 a…凸部、3 b…凹部、3 c, 3 d…遮光パターン、3 1…透光性基板、3 2…凹凸形状面を育する S i O z 膜、4…処理装置、5…内室、6…0リング、7…ガ

第 · 図



4 … 処理装置

6 … ロリング

7 … ガラス製上板

A … 減圧される空間部分

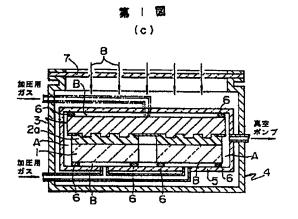
日… 加圧される空間部分

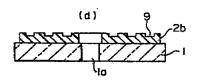
5 … 内室

8 … 紫外線

9 … 策内湃

- 1 … ディスク基板
- 1 a … 黄邁孔
- 2 … 紫外線硬化型樹脂
- 2 8 … 紫外線硬化型樹脂膜
- 2b … 硬化済み樹脂膜
- る … スタンパー
- 38 … 凸部
- 3 b … 四部
- 3 c. 3 d … 庶光パターン
- 51 … 透光性基板
- 32 … 凹凸形状面を有するSi O 3膜





特開平2-289311(8)

第 2 図

